②量子ハードウェアテストベッド



- ・大規模量子ハードウェアの評価及びインテグレーションを実施するテストベッド
- ・部品・素材の低温性能評価テストベッド→評価・認証の有償サービス

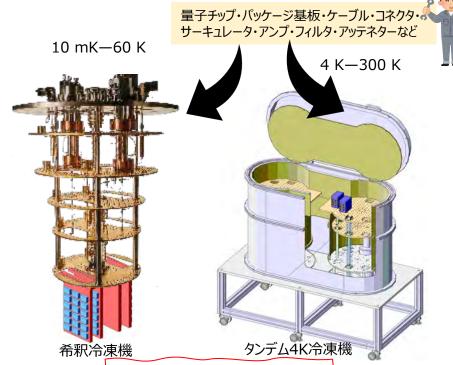


B社製量子アニーリングマシン

量子ハードウェア(量子アニーリングマシン・量子コンピュータ)

の低温評価テストベッドを設置

→企業によるインテグレーション・動作評価→事業化支援へ



低温性能·動作保証

低温(10mK)から室温において、部品・素材の評価を可能と する設備を設置

→企業が開発した部品・素材の**動作評価・認証**と標準化を産総研と連携して実施→企業による製品化支援・サプライチェーン強靱化

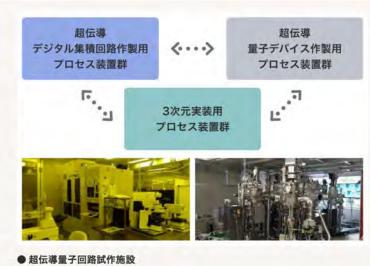
想定利用者:ベンダー・中小企業・ベンチャー・アカデミア



③量子デバイス試作プラットフォーム

超伝導体・半導体・ダイヤモンド量子デバイスの試作を可能とする共用試作プラットフォーム PoC及び事業化のための試作・装置利用サービスを2022年より有償で提供







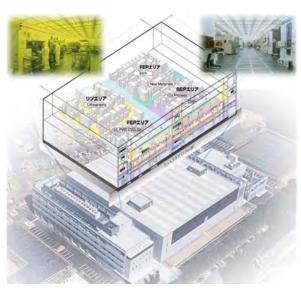
超伝導量子アニーリングマシン 超伝導量子コンピュータ 超伝導制御回路 超伝導光子検出器など





スーパークリーンルームSCR

300mm





シリコン量子コンピュータ クライオCMOS制御回路

ダイヤモンドNV中心を用いた量子センサー・量子インターフェースに資する材料およびデバイスも開発

想定利用者:ハードベンダー・ベンチャー・中小企業・アカデミア



補足説明資料2

量子デバイス開発拠点の代表的研究成果

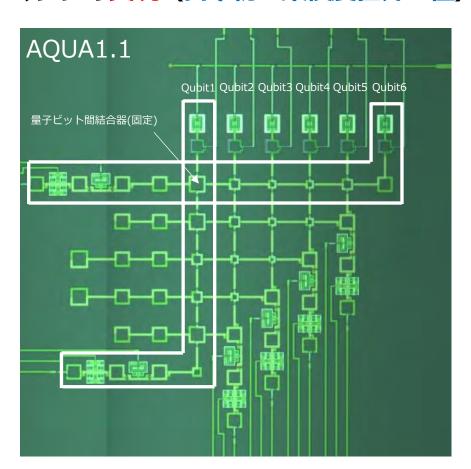


研究開発:超伝導量子アニーリングマシン

6量子ビット超伝導量子アニーリングマシンの実現(日本初・集積度世界2位)



https://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2021/nr20210706/nr20210706.html



Saida, Yamanashi, Hidaka, Hirayama, Imafuku, Nagasawa, Kawabata, IEEE Transactions on Quantum Engineering 2 (2021) 3103508, Saida, Hidaka, Imafuku, Yamanashi, Sci. Rep. 12 (2022) 13669, Sci. Rep. 12 (2022) 15894

研究開発:超伝導量子コンピュータ



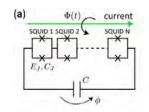
従来方式を越える超伝導量子コンピュータを目指して

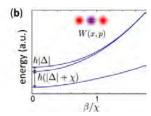
目標:ボソニック量子ビット(Kerr猫量子ビット)を利用した超伝導量子コンピュータ(NISQ&FTQC)の開発

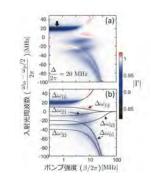
	トランズモン(従来型)	Kerr猫量子ビット(本研究)
量子ビット	共振回路の単一光子状態	共振回路の巨視的な振動状態
		$\begin{array}{c c} & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array}$
集積度	433量子ビット (IBM) 👙	2量子ビット
制御技術	確立◎	未確立
コヒーレンス	位相エラー&ビット反転エラー。	位相エラーのみ⇔
量子エラー訂正のための 冗長な量子ビット数	多し160	少ない⇔
開発企業	IBM, Intel, Google, Baidu, Alibaba, Rigetti, IQM, OQC, Delft circuits, 他多数	Amazon, Alice&Bob

成果

- ・エネルギー分光の理論 Masuda他, New J. Phys. 23 (2021)093023
- ・精度1量子ビットゲートの理論 Masuda他, Sci. Rep. 11 (2021)11459
- ・高精度2量子ビットゲートの理論 Kanao他, Phys. Rev. Applied 18 (2022) 014019
- ・2量子ビットゲートの制御理論 Masuda他, Phys. Rev. Applied 18 (2022) 034076
- ·初期状態準備の理論 Suzuki他, arXiv:2208.04524
- ・量子状態トモグラフィの理論 Suzuki他, arXiv: 2212.14627 (NECとの連携)
- ・2量子ビットの結合実験 arXiv:2212.13682 (NECの実験)
- ・「超伝導量子パラメトロン:測定と制御の理論」 増田他, 日本物理学会誌 77 (2022) 373







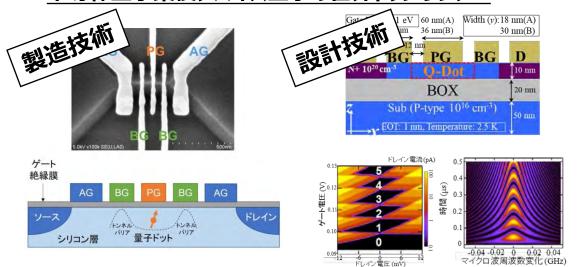
研究開発:シリコン量子技術



シリコン量子コンピュータ

1万量子ビット超時代を見据え、半導体技術による大規模集積可能なシリコンスピン量子ビット技術を開発

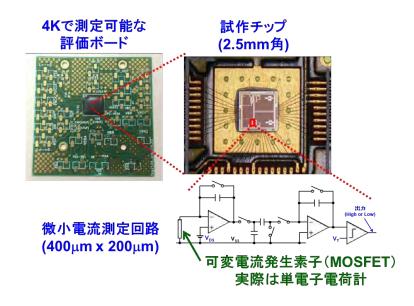
半導体量子集積デバイス工学の世界トップランナー



- LSI向けトランジスタ技術で培った集積化ノウハウと世界随 一の設計技術を活用し研究展開
- 基本特許5件、トップ国際会議ハイライト発表、報道多数 (日経クロステック他)、SEMICON2022出展

クライオCMOS制御回路

超伝導型含む量子ビット制御に必要となる極低温で動作する集積回路技術を開発



- トランジスタ動作原理から解き起こすボトムアップアプローチ
- トップ国際会議発表複数、報道多数(マイナビニュース他)

【文科省】Q-LEAP 量子情報処理領域「シリコン量子ビットによる量子計算機向け大規模集積回路の実現」